

展覽概要

JPCA Show 2014 (第44屆國際電子電路產業展)

展覽構成

- 2014 印刷電路板技術展 PWB Tech 2014
- 2014 半導體封裝暨內裝零件技術展 Module Japan 2014
- 2014 機器暨半導體委託生產系統展 EMS Japan 2014

主辦：一般社團法人日本電子電路工業協會 (JPCA)

特別贊助：EMSONE (預定)

Large Electronics Show 2014 (大型電子學展覽 2014)

展覽構成

- 2014 印刷電路電子學最佳生產系統展 PE PROCESS 2014
- 2014 零件暨 MEMS / 設備產業綜合機械材料展 Device Engineering 2014
- 2014 LED/OLED 應用技術展 Solid-State Lighting 2014

聯合主辦：一般社團法人日本電子電路工業協會 (JPCA)

半導體產業新聞 (產業 TIMES 股份有限公司)

WIRE Japan Show 2014 (電線 / 電纜 · 連接器綜合展) NEW

聯合主辦：一般社團法人日本電子電路工業協會 (JPCA)

電線新聞 (株式會社工業通信)

2014 Microelectronics Show (第28屆尖端裝配技術暨包裝展)

主辦：一般社團法人電子學裝配學會 (JIEP)

JISSO PROTEC 2014 (第16屆裝配製程科技展)

主辦：一般社團法人日本機器人工業協會 (JARA)

目的：使用在各種電子、資訊通信、控制機械上的電子電路及裝配技術以及未來將會廣泛普及的大型電子學 (印刷電路電子學等)，從其設計、製造、確保可靠度到流通，透過展示商品提供技術資訊，以期電子電路產業及相關產業全體蓬勃發展。

展期：2014年6月4日(三)~6日(五) 上午10點~下午5點

展出會場：東京國際展示場 東展示大樓、會議廳 (預定)

協辦單位：經濟產業部 (預定) 獨立行政法人中小企業基盤整備機構

特別協辦：一般社團法人 攝影照像機器工業協會 (CIPA)

一般社團法人 輸入系統技術協會 (JASA)

一般社團法人 電線技術綜合中心 (JECTEC) (預定)

一般社團法人 日本鋁中心 (JCDA) (預定)

一般社團法人 日本電子設備產業協會 (NEDIA) (預定)

海外協辦：世界電子電路產業團體協會 (WECC) 加盟團體：

CPCA (中國印刷電路行業協會)、EIPC (歐洲電子電路協會)、HKPCA (香港電路板協會)、IPC (美國電子電路協會)、IPCA (印度電子電路工業協會)、KPCA (韓國電子電路產業協會)、TPCA (台灣電路板協會)、JPCA (日本電子電路工業協會)

活動營運：一般社團法人日本電子電路工業協會 (JPCA)

入場費用 1,000 日圓 (含稅)

※持有邀請函及網路事先登記者免費

想成為展覽會贊助商嗎？ 招募 2014 年展覽會贊助商！

伴隨著2014年度展覽會的舉辦，同時也招募展覽會之贊助商。

每年來自日本國內外之參展人數均可高達12萬人的本展覽會上，您可廣泛地宣傳企業名稱。請勿錯失良機！

贊助企業還可享受以下優惠特權。

※詳情請隨時聯繫事務局進行諮詢。

✓ 標示企業之代表徽標

在主辦方活動所分發的印刷品、主辦方計劃展示的面板、主辦方活動新聞稿當中，皆標示貴公司的企業徽標

✓ 贊助商展示專區

會場內設置贊助商展示專區，展示貴公司的宣傳手冊或文獻資料、印刷品等

✓ 網頁廣告Banner

在展覽會網頁上，刊載貴公司的網頁廣告Banner

收件單位

台灣電路板協會 (TPCA) <http://www.tpc.org.tw/>
33743 桃園縣大園鄉高鐵北路2段147號
Tel: 886-3-381-5659 # 302 Fax: 886-3-381-5150 E-mail: show@tpca.org.tw
專員 何天藍 Rachel Ho / 詹瑞峰 Thomas Chan



前往
東京國際展示場
的交通



請讀 QR 條碼在網上訪問



活動日程表

2014 1 January	2 February	3 March	4 April	5 May	6 June
			各項申請文件繳交期限 4月中旬		展覽期間 6/4(三)~6/6(五)
	最後參展申請截止日期 2月14日(五)		參展商說明會 攤位選定會 3月14日(五)		入場佈置期間 6/1(日)~6/3(二)

展會營運者



山本 治彦 小林 俊文 須賀 唯知 津田 純嗣 泉谷 涉 井上 政基

JPCA Show 2014 PWB Tech 2014 Module JAPAN 2014 EMS JAPAN 2014

PEC Japan (印刷電路電子學大會)

Large Electronics Show 2014 SS Lighting 2014

PE PROCESS 2014 Device Engineering 2014

JIEP 2014 Microelectronics Show 28th ADVANCED ELECTRONICS PACKAGING EXHIBITION

JISSO PROTEC 2014 16th Jisso Process Technology Exhibition

ものつくリフェスタ 2014 Monotsukuri Fiesta 2014

夢をカタチに Shaping the Dream Expo

日本唯一・從日本開始朝世界啟動
電線・電纜・連接器綜合技術展

NEW WIRE Japan Show 2014

世界唯一且規模最大
電子儀器綜合解決方案展覽會

產業合作舉辦

電子電路 + 實裝零件 綜合展覽會

+ 電線 · 電纜 · 連接器之綜合展覽會

主辦單位 JPCA 一般社團法人日本電子電路工業協會

為日本注入
活力！

JPCA Show
2014

展覽

準備

創造

推廣

2014 6.4日-6日
10:00 a.m.-5:00 p.m.
at 東京國際展示場



www.jpca-show.com

TPCA會員專用參展指南

展覽會贊助商！

想了解更多關於優惠折扣、展出產品類型、參展廠商、參觀者等資訊嗎？請洽展覽官或主辦單位。

JPCA
Japan Electronics Packaging and Circuits Association



為顧客
創造價值

新技術

●展覽會特色

- 一場電子電路產業全體參加的盛會
- 網羅所有與電子電路製造、開發、研究相關之產品、技術服務的綜合展覽
- 為採購新產品、引進新技術，國內外使用者與買主將齊聚會場
- 對提升公司產品與技術在業界的認同度、知名度與可靠度有極大幫助
- 對於新產品與新技術的發表和行銷活動亦有極佳效果
- 最適合與參展同業合作結盟、交流商品、交換資訊的電子電路與組裝之綜合專業技術展覽

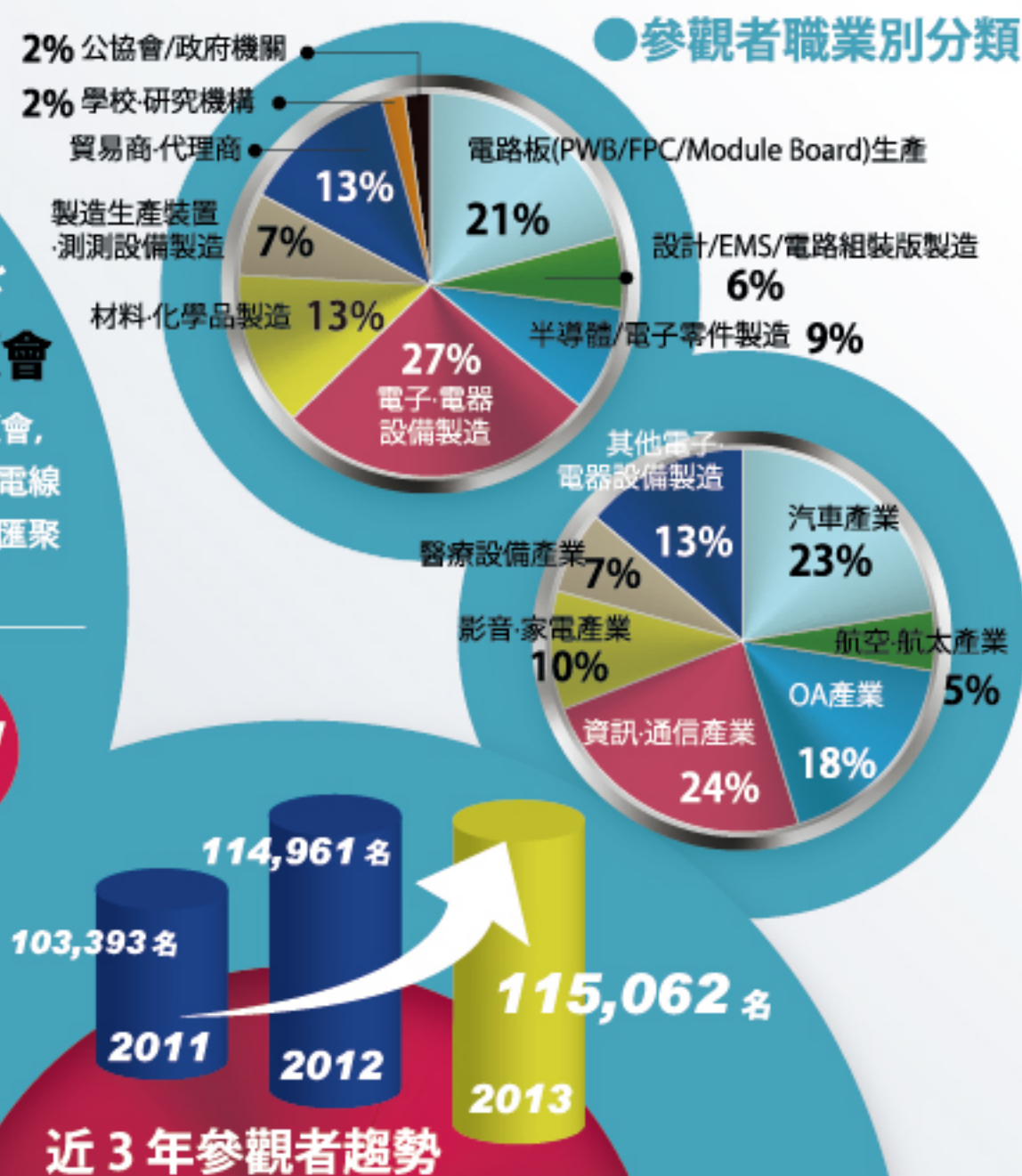
日本唯一・從日本開始朝世界啟動
全力支持電線・電纜・線束・連接器
之製造業發展

電線・電纜之設備儀器與連接器綜合技術展覽會

日本唯一的電線・電纜・連接器・周邊儀器展覽會『WIRE Japan Show』展覽會，是一場產業專用儀器與通訊等方面中發揮重要作用的電線、電纜、連接器、電線加工機、配線專用材料、線束加工、電線電纜專用測試器等各種產品和技術匯聚一堂的專業展覽會。

ものづくりフェスタ2014 内 Monotsukuri Fiesta 2014

- 電子設備企業館
 - 3D-MID 展示區
- 透過充滿魅力的優惠活動，提供向終端使用者推銷電子設備
創業型企業及新型 3D-MID 產品技術的展示專區。
(詳情將另行說明。)



從電子電路板主體轉變為 電子電路綜合展！

此綜合展覽會將以搭載、連繫、創造、推廣所有產品、技術為主題，開拓
周邊領域及合作關係。

往年蒞臨觀展來賓如下所示

●到場企業 (摘要)

汽車產業 ADVICS, AISAN INDUSTRY, AISIN AW, AISIN ENGINEERING, AISIN SEIKI, Akebono Brake Industry, Alpine Electronics, ANDEN, ASMO, Autoliv, Automotive & Industrial Systems, BMW, Bosch, Calsonic Kansei, CAR MATE MFG, DENSO, FALTEC, F-TECH, Fuji Heavy Industries, FUJITSU TEN, Furukawa Electric, Hino Motors, Hitachi Automotive Systems, Honda Motor, Honda R&D, Howa Textile Industry, Hyundai Motor, HYUNDAI MOTOR JAPAN R&D CENTER, ICHIKOH INDUSTRIES, INOAC, Isuzu Motors, JATCO, Jeco, Kawasaki Heavy Industries, Keihin, KOITO MANUFACTURING, Komatsu, Kubota, KUBOTA RESEARCH JAPAN, MAHLE Filter Systems Japan Corporation and affiliate, Mazda Motor, MITSUBA, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy Industries, MITSUBISHI MOTORS, MITSUI KINZOKU ACT, MOLEX, Murakami, NGK SPARK PLUG, NHK SPRING, NIPPON SEIKI, NIPPON SOKEN, NISSAN MOTOR, Nissan Motor Light Truck, NOK, NSK, OMRON Automotive Electronics, Pioneer, Sankei Giken Kogyo, SHIROKI, SHOWA, SOC, STANLEY ELECTRIC, Sumitomo Wiring Systems, SUZUKI MOTOR, TOKAI RIKI, Toyo Denso, TOYODA GOSEI, Toyoda Iron works, TOYOTA Boshoku, TOYOTA CENTRAL R&D LABS, TOYOTA INDUSTRIES, TOYOTA MOTOR, TOYOTA Motor East Japan, TOYOTA Technical Development, TRANSTRON, U-SHIN, Visteon, Yamaha Motor, Yazaki, Yazaki Meter, Yazaki Parts, etc...

航空・航太產業 CLEAR-PULSE, Fujikura, FUJITSU TOKKI SYSTEMS, Fukushima Avionics, High-Reliability Engineering & Components, Hino Motors, Hitachi, Hitachi Kokusai Electric, IHI, Japan Aerospace Exploration Agency, Kawasaki Heavy Industries, MEISEI LECTRIC, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Electric TOKKI Systems, Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Precision, NEC TOSHIBA Space Systems, Next generation Space system Technology Research Association, Nippon Cargo Airlines, Panasonic, Ryoei Technica, SINFONIA TECHNOLOGY, Tokyo Aircraft Instrument, etc...

OA 產業 AMANO, CANON ELECTRONICS, CANON FINETECH, Canon, Chinougijutsu, FANUC, FUJI ELECTRIC, Fuji Electric FA Components & Systems, Fuji Xerox, FUJIFILM Holdings, FUJISOFT, FUJITSU, GE Fuji Meter, Hitachi, IWAKI, JTEKT, KEYENCE, Komatsu, KUBOTA, KYOCERA Document Solutions, Mitsubishi Electronic, Mitsubishi Electronic Engineering, Mitsubishi Electric Mechatronics Software, Murata Manufacturing, NIDEC SANKYO, Nikki Denso, NSK, OPTEX FA, RICOH, RICOH ELEMEX, RICOH Industry, RICOH OPTICAL INDUSTRIES, SEIKO EPSON, SEIKO Precision, Sumitomo Heavy Industries, TAIYO AMERICA, TOSHIBA, TOSHIBA TEC, Vanguard SYSTEMS, YASKAWA Electric, Zenisu Keisoku, etc...

資訊・通信產業 AIPHONE, Azbil, Canon, CANON ELECTRONICS, CANON FINETECH, CASIO COMPUTER, CITIZEN ELECTRONICS, Dai Nippon Printing, DENSO WAVE, Fujitsu, FUJITSU Advanced Technologies, FUJITSU CIT, FUJITSU LABORATORIES, FUJITSU TELECOM NETWORKS, Hitachi, Hitachi Kokusai Electric, Hitachi ULSI Systems, HTC, Huawei Technologies Japan, IBM Japan, ICOM, INFOCOM, I-O DATA DEVICE, Japan Radio, JR Souken Information Systems, KDDI, Konica Minolta Business Solutions Japan, KUBOTEK, KYOCERA, KYOCERA Document Solutions, Kyushu TEN, LG Electronics, Mitsubishi Electric, NEC, NEC AccessTechnica, NEC CASIO Mobile Communications, NEC computertechno, NEC Infrontia, NEC Magnus Communications, NEC Network Products, NEC Saitama, New Japan Radio, Nippon Telegraph and Telephone, Nokia Japan, NTT DATA, NTT DOCOMO, NTT Electronics, Oki Electric Industry, Olympus, OLYMPUS IMAGING, OMRON, Panasonic, Panasonic Mobile Communications, Panasonic System Networks, Pioneer, SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS, Samsung R&D Institute Japan, SAXA, SAXA Techno, SEIKO EPSON, Sharp, SoftBank BB, Sony, Sony Business Solutions, Sony Mobile Communications, TAKAYA, TOSHIBA, Yahoo!, YAMAGATA CASIO, etc...

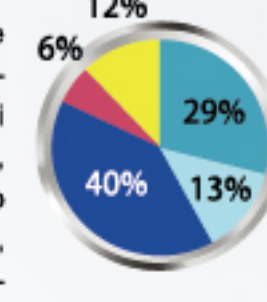
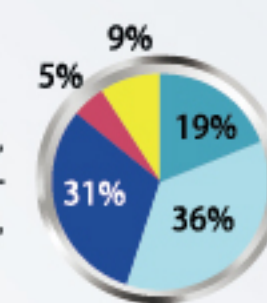
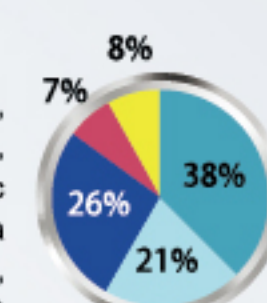
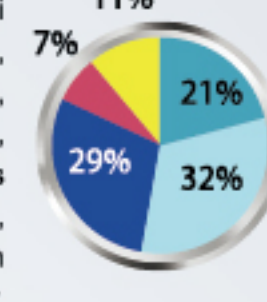
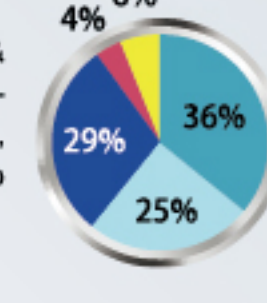
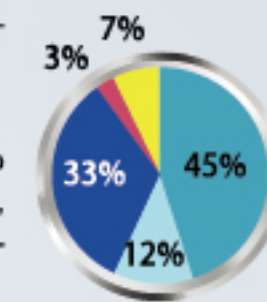
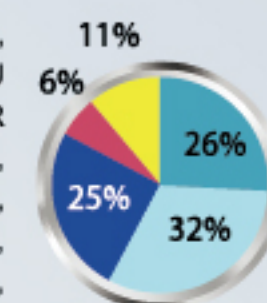
影音・家電產業 Canon, CANON ELECTRONICS, CASIO COMPUTER, CITIZEN WATCH, Clarion, DAIKIN INDUSTRIES, Fuji Xerox, FUJIFILM, FUJITSU GENERAL, Hitachi, Hitachi Giken, Hitachi Koki, Hitachi Research Laboratory, Japan Display, JVC KENWOOD, KING JIM, KONICA MINOLTA, KYOCERA, LG Electronics Japan, Mitsubishi Electric, MITSUMI ELECTRIC, Murata Manufacturing, NIKON, Olympus, Paloma, Panasonic, Panasonic Ecology Systems, Panasonic Industrial Devices SUNX, Panasonic Industrial Discrete Semiconductor, Panasonic Lighting Systems, Panasonic Plasma Display, Panasonic System Networks, Pioneer, RICOH, RICOH OPTICAL INDUSTRIES, ROHM, Ryoyo Electro, Samsung Electronics, SAMSUNG JAPAN, SEIKO Precision, Sharp, SIGMA, Sony, Sony Computer Entertainment, Sony EMCS, Sony Engineering, Sony Semiconductor, SENDAI NIKON, TAIYO YUDEN, TDK, TEIKOKU TSUSHIN KOGYO, TOSHIBA, TOSHIBA CARRIER, TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY, TOTO, Wacom, Yamaha, etc...

醫療設備產業 Atom Medical, FUJIFILM Techno Products, Fukuda Denshi, GE Healthcare Japan, Hitachi, Hitachi Aloka Medical, Hitachi Medical, HOYA, Johnson & Johnson, KONOKO, KYOCERA Medical, NIHON KOHDEN, NIKKISO, Nikon, Olympus, Olympus Medical Systems, OMRON HEALTHCARE, Panasonic Healthcare, Philips Electronics Japan, RION, Shimadzu, Shirakawa Olympus, Sony, SYSMEX, TANITA, Teijin, TERUMO, TOPCON, TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS, etc...

EMS AISAN INDUSTRY, Arc Soft, Asia Electronics, Celestica Japan, CONTEC, Dainichi, DPT, EYE GRAPHICS, Fujiwa Electronic, Hitachi Storage Manufacturing, I-O DATA, IAI, ICOM, IFORCOM Tokyo, IHI scube, IMV, IRISO ELECTRONICS, ITOCHU Techno-Solutions, J-DEVICES, KAGA COMPONENTS, KAGA ELECTRONICS, KOMATSU ELECTRONICS, Kyushu TEN, MEIJI ELECTRIC INDUSTRIES, N.S.COMPUTER SERVICE, Nagano Oki Electric, NAKAYO TELECOMMUNICATIONS, NEC Design & Promotion, NEC Engineering, New Japan Radio, NISCA, Oki Electric Industry, Olympus, OMRON, Origin Electric, PFU, Quick Facts, RB Controls, SANSHIN ELECTRIC, SATORI ELECTRIC, SEIKO Precision, Shenzhen Kaifa Technology, Shikino High-Tech, Shimoda Group, Shinsei Electronics Group, SIIX, silix technology, SINFONIA TECHNOLOGY, SMC, Sony EMCS, SUMIDA, Synergy Technica, TAKAYA, TOKYO ELECTRON DEVICE, TOM, TOSSLEC, Trust Tech Manufacturing, UMC ELECTRONICS, VSN, WKK JAPAN, Yokogawa Electric, Yokogawa Manufacturing, Yokogawa Solution Service, etc...

●參觀者職業分類

生產技術、製造技術 研究、開發 經營、管理 下單、資材採購 設計



推銷貴公司的產品、技術的最佳舞台！

10

主要展示項目

展覽會

依功能分類展示、依用途分類展示

可為參展商與參觀來賓媒合商機的友善展覽會

本展覽會半數以上的到場來賓均為電子、電氣設備製造、電子電路板製造、半導體零件製造業之相關業界人員

JPCA Show 2014

●印刷電路板技術展 PWB Tech

印刷電路板、設計製程技術、電路板用材料、製造加工技術、機械與原料、物流與環境管理系統、相關書籍等

●半導體包裝暨內裝零件技術展 Module JAPAN

模組基板、模組裝配、設計、模組基板、裝配材料、製造加工技術、機械與原料、物流與環境管理系統、相關書籍等

●機械暨半導體委託生產系統展 EMS JAPAN

印刷電路板裝配基板、元件裝配基板、各種集成電路製造、裝配、裝配、檢查委託服務

Large Electronics Show 2014

●印刷電路電子學最佳生產系統展 PE PROCESS

印刷電路電子學基板、設計分析系統、高機能材料、印刷與塗層裝置/系統、搬運系統、硬化、乾燥、密封技術、印刷電路電子學應用產品、相關書籍等

●零件暨MEMS/設備產業綜合機械材料展 Device Engineering

電子零件、MEMS、各種裝置、設計分析系統、各種納米層級材料、素材、微細加工裝置/系統、檢查評價測定技術、各種納米技術應用產品、相關書籍等

●LED/OLED應用技術展 Solid-State Lighting

LED/OLED (有機EL) 及應用產品 (照明、能源、展示、觸控面板等)、LED/OLED 包裝材料、素材、設計分析系統、檢查評價測定技術、LED/OLED 製造裝置/系統、相關副原料、相關書籍等

WIRE Japan Show 2014 NEW

●電線·電纜·連接器之綜合展覽會

是一場產業專用儀器與通訊等方面中發揮重要作用的電線、電纜、連接器、電線加工機、配線專用材料、線束加工、電線電纜專用測試器等各種產品和技術匯聚一堂的專業展覽會

2014 Microelectronics Show

以最先進的未來技術為中心之高密度、高頻率裝配技術應用商品、高密度電路基板、線接合技術、內裝零件基板、半導體晶片、系統級封裝 (SiP)/系統晶片 (SoC)、光學顯示裝置/感應器、高密度裝配相關材料、各種鉛質玻璃、無鉛錫膏/接合材料、密封樹脂、接著劑、樹脂材料、耐熱材料、素材、耐高頻率聚合物、各種焊線機 (自動焊線機、黏晶機、LCD/COG 固晶機等)、點膠機、覆晶 (FC) 裝配、BGA/CSP 裝配、TAB 裝配、OLB/ILB 系統、COB 系統等各種高密度裝配相關系統與裝置、生產設備、相關書籍等

JISSO PROTEC 2014

所有領域中的電子零件裝配機械及相關設備與系統 (電子零件安裝機、電子零件插入機、錫膏印刷機、焊錫裝置 (雙排積體電路、迴焊爐)、點膠機、裝配相關機械與系統 (搬運系統、包裝機械材料、其他配線機、自動裝配裝置)、半導體裝配機與系統 (自動焊線機、黏晶機、覆晶裝配系統、LCD/COG 結合系統、BGA/ILB 系統、COB 系統)、檢查實驗裝置 (基板外觀檢查裝置、半導體製造相關檢測裝置、其他裝配相關檢測裝置)、裝配設計系統 (設計工具、最適生產軟體、裝配編製程序裝置)、裝配設備、零件及相關材料 (SMD、半導體包裝零件、小型電子零件、晶片零件、連接頭、插槽、電閘、散裝供給零件)、裝配儀器及包裝材料 (捲盤式包裝、絕緣膠布、TAB 膠布/捲盤、塑膠電子包裝管、IC 晶粒盤、散裝盒)、裝配接合系統 (焊錫裝置、焊錫/接合材料、封裝接合樹脂)、耐高頻率裝置、零件、材料、環保相關裝置及材料 (零排放加工、回收處理廢棄物之相關裝置、材料)、相關書籍等

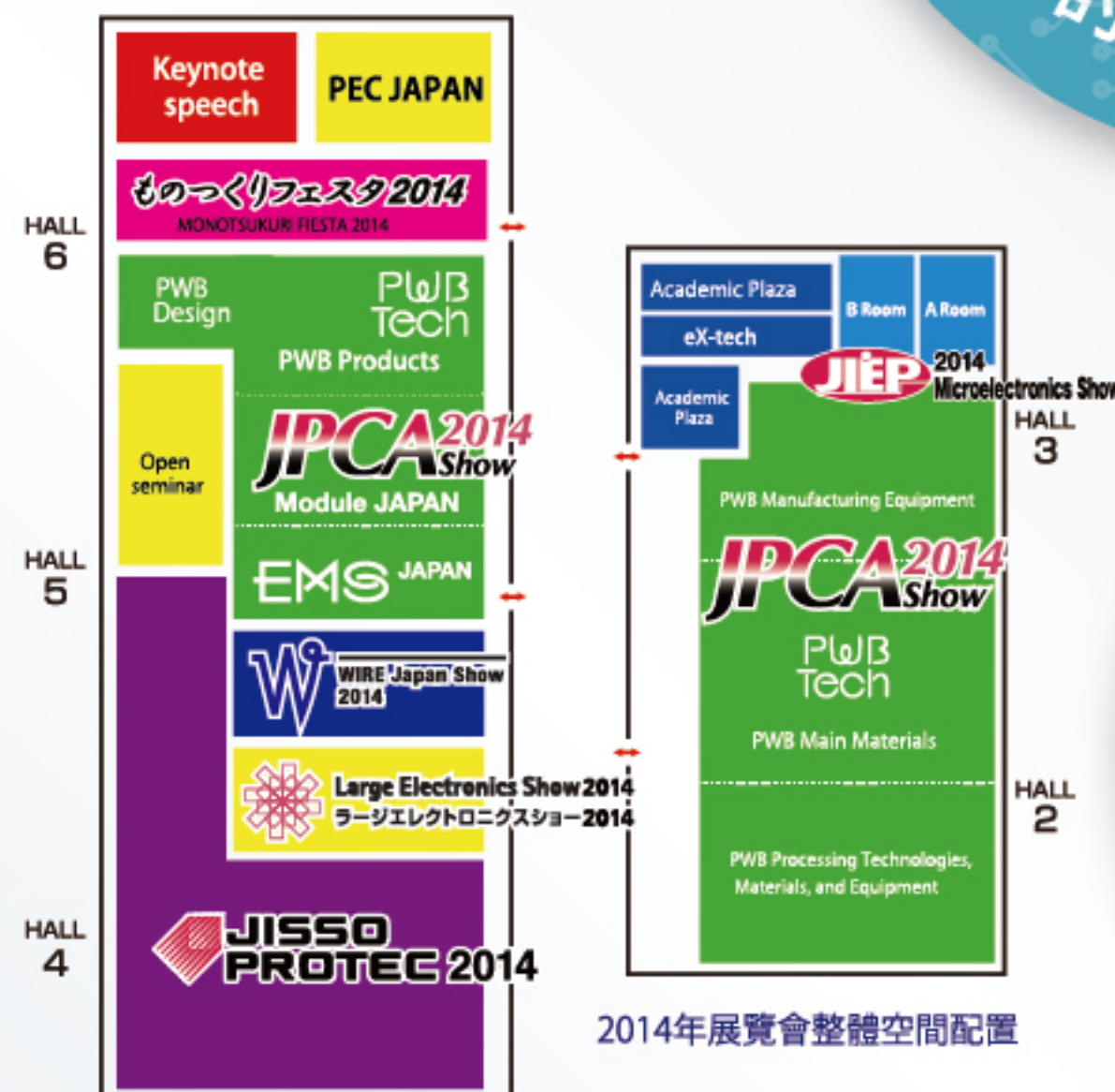
MONOTSUKURI FIESTA 2014 ものづくりフェスタ2014

●讓夢想成真-新世代應用開發支援技術展

●電子設備企業館 NEW

●嵌入系統技術協會 (JASA) 特別展示 ●3D-MID館 NEW

●電子機器分解特別展覽 ●2014年度半導體



2014年展覽會整體空間配置

您產品與技術的最佳展示平台

●功能分類對策技術標誌

針對應用方 (產品設計、LSI 製品設計)，讓貴公司產品變得簡單易懂的標誌



●用途分類標誌

清楚標示貴公司產品、技術的主要用途



※規格可能變更

●懸掛式立柱招牌



在各展位標示貴公司所推廣的技術

●生產率絕對領先標誌

在材料、設備、裝置參展商展位中，顯示「生產率絕對領先」標誌，宣傳生產率可比以往提高30%。



若有「本公司產品適合哪種展會？」及「我們的熱銷產品○○適合本次展會嗎？」等疑問時，請洽敝事務局進行諮詢

營運事務局：☎+81-3-5310-2020

多種開放式研討會

- 文科業界人員也能簡單易懂的『印刷線路板入門 (PURINTOBAN-JYUKU) 研討會』
- 每年都出現列席旁聽盛況的『電子儀器拆解研討會』
- 可洞悉世界最新動向的『海外團體研討會』

舉辦上述等250場以上的研討會、活動

引領業界發展的各界有識之士紛紛登台

主題演講 座談會

12場 2,237名

2013年實績

舉辦關於最尖端技術的對話式講習會

PEC Japan

23場 937名

2013年實績

JIEP主辦 尖端組裝技術論壇

向參展商分發免費聽講券，以利吸引參觀者蒞臨聽講

參展商新產品、新技術介紹研討會 (NPI 展示)、JPCA 大獎

通過參展商對新產品、新技術的介紹，將向參觀者提供的訊息服務內容豐富充實，並實現展覽會與資訊發佈的有效結合，由此創造更多的商機，並提供非開放式資訊發佈的空間。

- 在展館內設置專用會場！
- 參展商可免費參加！
- 每場演講可使用30分鐘。
- 提供非開放式演講會場
- 3天、共42場演講的聽講人數達1,342名 (2013年實績)
- 免費提供PC、投影機、投射機布幕等！
- 免費參加眾多媒體爭相報導的 JPCA 大獎 (表彰) 賽！

展覽會之參展商均可免費利用的研討會

報到接待將由發布的各企業分別辦理。由此可安排研討會上的公開宣傳方法。
(例) 發表會內容著重於新品發表、介紹，而詳細說明、個別諮詢、疑問解答方面則可安排演講後在公司自身展位內實施，由此還可有促進攤位來訪的效果。

何謂 JPCA 大獎 (表彰)？

由學術專家組成的評審委員會針對 NPI 展示作品進行嚴格評審後，會對於優秀作品授予 JPCA 大獎 (表彰)。在公告獲獎企業新聞公告的同時，還將通過會場導覽圖等向到場參觀者進行一目了然的介紹。同時這也是宣傳貴公司產品和技術的最佳時機。

JPCA 大獎獲獎企業

發佈新聞稿！
事先通知各家媒體報導機關！



產學合作 通力舉辦 豐富精彩的研討會

各種不同的研討會，吸引著擁有高遠見的技術專家前來關心！

- 上屆實績聽講人數 10,255名
- 議程數量 250 講演以上

參展申請辦法

■參展攤位

基本攤位大小：1 個攤位 9 m² (3m×3m)

參展基本攤位費：原 價 430,500 日圓(含稅) / 1 個攤位
會員價 367,500 日圓(含稅) / 1 個攤位

■轉角攤位價格

希望將攤位安排在轉角位置的參展者，請在參展申請書上標明。在決定攤位位置時，會優先安排轉角位置。

但轉角攤位數量有限，請提早申請。

轉角攤位價格：15,750 日圓(含稅) / 攤位(如果兩個攤位都在轉角，則價格為兩倍)

■申請攤位數

申請時以 1 個攤位為單位，沒有申請數量限制。

■申請方法

配合貴公司展示的產品、技術、服務來選擇參展的展覽，並熟讀附件中展覽「參展申請書」背面的展示規定，填寫「參展申請書」後寄到營運事務局。

■收件單位

台灣電路板協會(TPCA)

33743 桃園縣大園鄉高鐵北路 2 段 147 號

Tel:886-3-381-5659 # 302 Fax:886-3-381-5150

E-mail: show@tpca.org.tw

專員 何天藍 Rachel Ho / 詹曙峰 Thomas Chan

■截止日期

2014 年 2 月 14 日(五)

■支付期限

2014 年 3 月 14 日(不接受分期支付)

■攤位位置安排

攤位位置將在參展者說明會當日(預計 2014 年 3 月 14 日(四)舉辦)安排。

(1) 攤位的位置原則上會考量個別展覽的申請攤位數、攤位形態、以機能來區分展覽的技術主題等來安排。申請轉角攤位的參展單位可優先選擇位置，並依照申請順序來選擇，若輪到缺席的參展者，則營運事務局將會代為安排尚未被選到的離出口較近的攤位。

(2) 選擇順序為受理申請表的順序，以事務局的受理編號為準。

參展申請辦法

我們提供多種服務方案

免費

基本項目

參觀者引導
+
參展商發表會
+
媒體曝光

我們提供多種支援方案，幫助貴公司將參展效果發揮到最大

- JPCA 電子郵件寄送服務
- 發布新聞稿
- 在官方網站上刊登
- 展覽的海報製作、發布
- 參展商新產品、新技術介紹研討會(NPI展示)、JPCA大獎
- 尖端組裝技術論壇參加招待券
- 提供一般參觀者、VIP 參觀者用的簡介(附招待券)、參展者一覽表、信封
- 使用展示會場內的小型會議室
- 在 EXPO NAVI (大會導覽手冊)上刊登

收費

可選方案

■在 EXPO NAVI 刊登廣告

在展覽舉辦期間所有參觀者可免費索取的 EXPO NAVI 刊登全彩廣告

■標識板廣告

在會場內設置的各種標識板上刊登廣告，可用來將參觀者引導至貴公司攤位。

■網頁廣告

在展覽的官方網站上刊登網頁廣告

■電子報banner廣告刊載

發送量高達12萬人，經濟實惠，物超所值

■多功能房間、倉庫

會場內提供參展者專用的可上鎖房間。

■會議室租用

可與特定、人數少的客戶進行商談、會議、私人講座等。



(由左) 官方網站、官方大會手冊、一般/VIP/ 國外參觀者邀請函、會議室以上為參展商免費服務的一部份。詳情請洽主辦單位。

■取消攤位申請

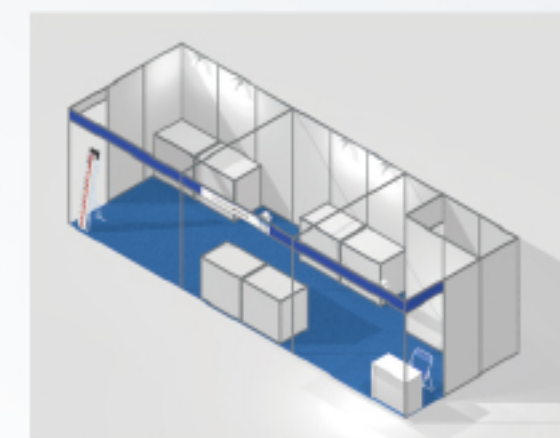
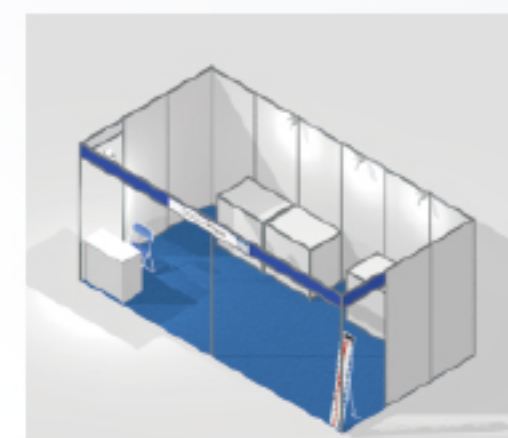
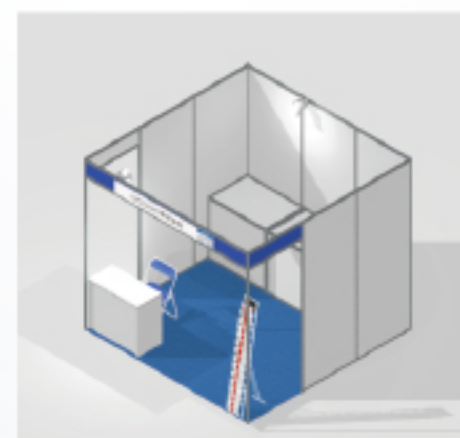
參展者若不克參加，需要取消全部或部分攤位時，須支付如下的解約金。

書面(郵寄/傳真/電子郵件) 解約通知受理當日	解約金
申請者	
2014 年 2 月 14 日(五)之前	攤位費的 50%
2014 年 2 月 15 日(六)之後	攤位費的 70%
2014 年 3 月 14 日(五)為止	
2014 年 3 月 15 日(六)之後	攤位費的 100%

校園展示區參展募集簡章

JPCA Show 2014 / 2014 大型電子工學展覽 / WIRE Japan Show 2014 / 2014 微電子工學展覽 / JISSO PROTEC 2014 中，同時設置由社團法人電子裝配學會主辦，以強化產學合作為目的「校園展示區」。透過靜態展示及研究發表來介紹大學、研究機關等相關單位的最新研究活動、成果，強化產學合作並創造新的商機，媒合企業與校園的研究合作。希望各個大學、研究機關、相關團體務必利用這個機會，為強化產學合作盡一點力量。

展示對象	所有有關組裝、電子技術的領域(材料技術、電路 / 組裝設計技術、高速高頻率技術、電磁特性技術、信賴性分析技術、電子零件 / 組裝技術、光電路組裝技術、環境調合型組裝技術、半導體封裝技術、微機電整合組裝技術等)
募集對象	國內外大學、研究機關與相關團體(希望能在展出日期中盡可能回答參觀者的問題)
參展	學校的各研究室若參展：提供 1 個免費攤位及研究成果口頭發表機會
申請方式	有興趣的參展者請聯絡敝事務局，或參考官方網站 ☎+81-3-5310-2010 Email: academic@jiep.or.jp



1個攤位/單面開放方案	78,500日圓	2個攤位/單面開放方案	124,000日圓	3個攤位/單面開放方案	178,500日圓	4個攤位/展區三面開放方案	223,000日圓
攤位配件	數	攤位配件	數	攤位配件	數	攤位配件	數
門欄	一件	門欄	一件	門欄	一件	門欄	一件
地毯	9m ²	地毯	18m ²	地毯	27m ²	地毯	36m ²
公司名稱標示	一件	公司名稱標示	一件	公司名稱標示	一件	公司名稱標示	一件
螢光燈 40W	1 個	螢光燈 40W	2 個	螢光燈 40W	3 個	螢光燈 40W	4 個
聚光燈 100W	2 個	聚光燈 100W	4 個	聚光燈 100W	6 個	聚光燈 100W	8 個
插座 100V	一處	插座 100V	一處	插座 100V	一處	插座 100V	一處
管線施工	1.3Kw	管線施工	1.6Kw	管線施工	1.9Kw	管線施工	2.2Kw
接待處	一件	接待處	一件	接待處	一件	接待處	一件
展示台	2 個	展示台	4 個	展示台	6 個	展示台	8 個
目錄架	1 個	目錄架	1 個	目錄架	1 個	目錄架	1 個

※標示金額含稅